# の日本国特許庁(JP)

⑩ 特 許 出 願 公 開

#### ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平1-309242

@Int. Cl. 4

識別配号

庁内發理番号

@公開 平成1年(1989)12月13日

H 01 J 37/06 29/48 Z-7013-5C 7442-5C

寒香請求 未請求 請求項の数 5 (全11頁)

60発明の名称

表面伝導形放出素子及びそれを用いた画像表示装置

②特 願 平1-6042

和

置

@出 題 平1(1989)1月17日

優先権主張 明

者

の発

⑩昭63(1988) 1月18日國日本(JP)⑨特願 昭63-6977

四発 明 者 野 村 ŔB 7 哲 117, ⑫発 明 者 金 侄 Œ 彦 ⑫発 明 者 朮 キャノン株式会社 人 の出 頣

坂

野

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会社内 キャノン株式会社内 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内

東京都大田区下丸子3丁目30番2号

倒代 理 弁理士 豊田 養雄

### 1. 発明の名称

表面伝導形放出素子及びそれを用いた 图像表示英俚

- 2. 特許請求の範囲
- (1) 電子放出部に炭素質被膜が形成されているこ とを特徴とする表面伝導形放出素子。
- (2) 炭素質被膜が厚さ300 入以下の炭素又は金質 炭化物又は有機質炭素敏膜であることを特徴とす る請求項第1項の表面伝導形放出業子。
- (3) 炭素質の微粒子と他の電子放出材料の微粒子 の複合微粒子によって電子放出部が形成されてい ることを特徴とする裏面伝導形放出素子。
- (4) 炭素質が(炭素)/ (水素)の比が2以上の 有機質炭素であることを特徴とする請求項第1項 又は第3項の表面伝導形放出素子。
- (5) 請求項第1項ないし第3項のいずれかの表面 伝導形放出業子を、一又は二以上、電子源として 有することを特徴とする面像表示装置。

### 3、発明の詳細な説明

[ 虚葉上の利用分野]

本発明は、冷陸極素子の一つである表面伝導形 放出素子及びそれを用いた関像表示装置に関する もので、特に電子放出性能、ひいては画像の安定 性及び野命の向上に関する。

[従来の技術]

従来、簡単な構造で電子の放出が得られる素子 として、例えば、エム・アイ・エリンソン(M. I. Elinson)等によって免表された冷格恆素子が知 られている [ラジオ エンジニアリング エレク トロン フィジィッス (Radio Eng. Electron. Phys.) 第10卷, 1290~ 1296頁, 1965年]。

これは、基板上に形成された小面積の薄膜に、 調面に平行に電流を流すことにより、電子放出が 生する現象を利用するもので、一般には表面伝導 形放出君子と呼ばれている。

この表面伝導形放出素子としては、前記エリ ンソン等により発表されたSnO。(Sb) 薄膜を用いた ものの他、 Au存譲によるもの [ジー・ディット

マー "スイン・ソリッド・フィルムス" (G. Dittmer: "Thin Solid Films" ) 、9 、317 頁.(1972年) ]、 tTO 薄膜によるもの (エム・ハートウェル・アンド・シー・ジー・フォンスタッド "アイ・イー・イー・イー・トランス・イー・ディー・コンフ" (M. Hartwell and C.G. fonstud: "leee Trans. ED Cont.") 519 頁。(1975 年) ]、カーボン薄顔によるもの [ 荒木久他: "真空"、第26巻、第1号、22頁、(1983年) ] などが報告されている。

これらの表面伝導形放出素子の典型的な素子構成を第7回に示す。同第7回において、1 および2 は電気的接続を得る為の電極、3 は電子放出材料で形成される薄膜、4 は基板、5 は電子放出部を示す。

従来、これらの表面伝導形放出素子に於ては、 電子放出を行なう前にあらかじめフォーミングと 呼ばれる通電加熱処理によって電子放出部を形成 する、即ち、前記電板1と電極2の間に電圧を印 加する事により、海腹3に通電し、これにより発 生するジュール熱で薄類3を腐所的に破壊、変形もしくは変質せしめ、理気的に高抵抗な状態にした電子放出部5を形成することにより電子放出機能を得ている。

上記電気的に高抵抗な状態とは、薄膜3の一部に0.5 paの 5 paの 8 裂を有し、且つ 2 裂内が所謂、 馬構造を有する不連続状態となっていることをいう。島構造とは、一般に数十人から数 paをの 微粒子が基板 4 上にあり、各数粒子は空間的に不連続で電気的に連続な状態をいう。

表面伝導形放出素子は上述高抵抗不速線状態の電子放出部5を有する薄膜3に、電極1,2により電圧を印加し、電流を液すことにより、上記数粒子より電子を放出せしめるものである。

こうした表面伝導形放出素子は、真空条件下で放出電子を蛍光板で受けて発光させる面像表示装置への利用が試みられている。特に圖像表示装置としては、近年、情報機器や家庭用TV受像器の分野で、薄型で高額組、高輝度の視認性が良く、しかも信頼性の高いものが求められており、表面

伝導形放出素子はこのような関係表示接触を可能 にする電子派として期待されている。

#### **「聊明が解決しようとする課題】**

しかしながら、全製造工程を通して、要面伝導形放出業子周囲を厳格に高真空状態に維持し、かつ表面伝導形放出業子周囲を長期に置って高真空界回気に推持できる製品とするのは、技術面及び手間の面のいずれからも大変である。このため、表面伝導形放出業子自体の性能にバラッキを生じやすく、また個像表示毎回に利用したときに長期

に亙る安定した画像が得にくい問題がある。

本発明は、上記課題に度みてなされたもので、ガスに対する安定性に優れた表面伝導形放出素子及び、これを用いることによって、長期に亙って安定した関係が得られる長寿命の回像表示装置を優供することを目的とする。

#### [課題を解決するための手段]

上記ガスに対する安定性に優れた表面伝導形放出者子とするために、調水項第1項の発明においては、第1図(a)、(b) に示されるように、電子放出のである。また、請求項第3項の発明においては、第2図(a)、(b) に示されるように、炭素質材料の微粒子6と他の電子放出部5を形成するという手段を課じているものである。

まず、請求項第1項の発明について説明すると、基版4、電優1、2は、後述の請求項第3項の発明と同様なものであるが、電子放出即5に炭素質値額6、を形成したものとなっている。

本発明において電子放出部5を形成する電子放出材料は、後述する額求項第3項の発明で用いる非炭素質電子放出材料の他、皮素質の電子放出材料、例えば、炭素の他、TiC、ZrC、HfC、TaC、SiC、WC などの炭化物であってもよい。また本見明で用いる炭素質は後述の請求項第3項の発明におけるものと同様で、特に有機質炭素を用いる場合、被額化後の熱処理等でその(炭素)/(水素)比を調整することもできる。

調求項第1項の発明に係る表面伝導形放出業子を、その製法と共に更に説明する。

まず、洗浄された基板4上に、蒸着もしくはスパッタ法、メッキ法等により電優1,2となる薄膜を形成する。次いでフォトリングラフィーにより電子放出部5となる微小間隔を有する電優1,2に形成する。

次に電子放出材料の島状構造体を形成するが、その方法としては、フォーミングによる他、電子放出材料の微粒子で、を吹き付けて直接堆積する方法や微粒子で、を分散形成する方法、熱処理に

よる局所的な折出現 を利用する方法等が挙げられる。

フォーミング型素子を例にして説明すると、まず電子放出材料の薄膜3をパターン形成し、次いで電性材料をマスク無した後、電極1、2間に電圧を印加して、露出している電子放出材料の薄膜3をジュール熱で局所的に破壊、変形、もしくは変質せしめることで電気的に高抵抗な状態の電子放出部5を形成できる。

上記電子放出部5上に炭素質を被覆形成する。 その方法としては、炭素質を適当な溶剤に溶解させて、スピンコート法等で塩布乾燥させたり、抵抗加熱法やEB蒸着法のように炭素質を無免させて 被着させたり、スパック法やブラズマ重合法なで の乾式のコーティング法も適用でき、これらに よって炭素質を電子放出部上に液覆させることが できる。

次に、炭素質被職 6 ° に高温熱処理を必要に応じて施す。この熱処理は、素子そのものを所定の温度にまで適宜加熱したり、画像表示装置の製造

上記炭素質被額 6 の厚 2 は、炭素質が炭素又は金属炭化物の場合 300 人以下、特に10~200 人が好ましく、炭素質が有機質炭素の場合 200 人以下、特に50~100 人が好ましい。いずれの場合も被理序が大き過ぎると放出電流量や効率が携われやすくなり、逆に小さ過ぎると被置効果が得にくくなる。

次に、請求項第3項の発明について更に説明すると、基本的には従来のものと同様で、基板4上に電極1、2を設け、この電極1、2間に電子放

出部 5 を形成したものであるが、本発明においては、電子放出部 5 が炭素質の微粒 医 5 と他の電子放出材料 (以下「非炭素質電子放出材料」という) の機粒子 7 の複合微粒子によって形成されている。

非炭素質電子放出材料は、非常に広い範囲におよび、炭素質以外であれば、適常の金属、半金属、半導体といった導電性材料のほとんど全を使用可能である。なかでも低仕事間数で高融点かつ低蒸気圧という性質をもつ通常の強優材料や、フォーミング処理で最面伝導形放出素子を形成する時間材料や、2次電子放出係数の大きな材料などが好適である。

具体例としては、LaB。、CeB。、YB。、GdB。などの硼化物、TiN。ZrN、HfN などの塑化物、Nb.
NO、Rh、Hf、Ta、W、Re、Ir、Pt、Ti、Au、Ag、Cu、Cr、A~、Co、Ni、Fe、Pb、Pd、Cs、Baなどの金旗、In。O。、SnO。、Sb。O。などの金属似化物、Si、Geなどの半導体、AgNgなどを挙げることがで

電極1,2の材料としては、一般的な場で性材料、Au. Pt. Ag等の金属の他 SnDa. ITO 等の酸化物項で性材料も使用できる。電極1,2の厚みは数100 人から数μm程度が許ましい。また、電極1,2間の間隔しは数1000人~数100μm。循Wは数μm~数mm程度が辞ましい。

基板 4 としては、例えば石英、ガラス等の電気 的絶縁性を有する材料が使用される。

本見別における炭素質とは、純粋な炭素及び炭化物をいい、特に有機質炭素をも含む。

有機質炭素とは、純粋なカーボンや金属炭化物のみで構成されるものでなく、炭素元素を主体に含むものをさす。一般的には、炭素と水素を含むものをさすが、一郎の水素のかわりにあるいは水素に加えてフッ素、塩素などのハロゲン元素を含んでいてももちろん良い。

本発明で用いられる有機質炭素は、(炭素)/(水素)の比が2以上であることが好ましい。この比が2以下であると特性のバラツキ防止や低真空下での安定性・寿命の同上が得られにくい傾向

にある。

有機質炭素は、上記(炭素)/ (水素) 比が2以上のものを選んで 様子として複合 比が2に用いてもよいが、 (炭素) / (水素) 比が2以上で 下あっても複合 微子化した 有機 質 炭素 によって (炭素) / (水素) 比が2以上に なる によって (炭素) / (水素) 比が2以上に としよう 調整してもる 有機化合物であれば、ほとんど全ての有機化合物が使用可能である。

(炭素) / (水素) 比は化学分析手段で分析できる。例えば、試料を燃焼する CIIN 元素分析法による側定によれば 0.1 % のオーダーで測定が可能である。

次に、請求項第3項の発明に係る表面伝導形放 出業子を、その製法と共に更に説明する。

複合微粒子とは、複数種の微粒子が均質な組成をもつ状態をいい、一般には、触蛛用のCu-Zn 二元系超微粒子がよく知られている。

本発明においては、上記複合微粒子を、少なく とも炭素質の微粒子 5 を含む形態にするわけであ

るが、その製法例を第3図に基づき説明する。勿論、この複合版位子の製法は以下の方法に限られるわけではない。

非 炭素 質 電子 放出 材料 教 粒子 7 の 製造には、 例 えば抵抗 加熱 法 が 利用 できる。 つまり 敬 粒子 生成 第 1 4 中に 配収されたるつは 15 中に 蒸発顔として非 炭素質電子放出材料を入れ、外部電源 16を用いてるつぼ 15を蒸発線が蒸発する温度まで加熱する。
るつぼ 15はカーボンるつぼ、アルミナるつぼ 等より目的に応じて 速度 選択される。 このとき 微粒子生成 蓋 146 前述と 周様に排気 系 9 により 予め8×10~\*Tore以下の真空度にひいておく。 更に このときキャリアガスをキャリアガス 導入口 17から 導入する。

 成し、唯極1、2間に分散堆積させる。

上記敬粒子ピームを形成で微粒子生成室14と微粒子性積至18及び微粒子生成室14と微粒子性積至18及び微粒小女と表がなない。 20 時間 20 は 18 の 間で 18 の に 18 の

股票質及び非股票質電子放出材料做粒子6,7
の粒径は、炭票質微粒子6が非股票質電子放出材料做粒子の1/3以下であることが好ましい。炭素質微粒子6に関しては、100人以下が好ましく、より好ましくは50人以下である。非炭素質電子放出材料改粒子に関しては、50人~1000人が好まし

になっていると考えられる。勿論、炭素質微粒子6個志及び非炭素質電子放出材料微粒子7同志が経集することはあるが、この確率は炭素質微粒子6と非炭素質電子放出材料微粒子7が複合化する確率に比べてきわめて低いので、実質上問題とならない。多少の上記の凝集が起こったとしてもの調子特性上一切問題とはならない。また、この割合し両微粒子生成量によりある程度制御可能であ

本発明の表面伝導形放出無子は、例えば個像表示装置の電子派として利用されるもので、1個のみを用いて単一の電子派による国像表示装置としてもよいが、複数個を一列又は複数列に並べ、マルチ形の電子版を鍛えた國像表示装置とした方が有利である。

#### 〔作 用〕

炭素質の微粒子6又は被膜6°によって、特性のバラッキが少なくなり、安定で、輝度ムラの少なくなる。 でいる 陸由について詳細は不明であるが、電子放出を行う数粒子の表面より上記炭素質の表面が

く、より奸ましくは100 人~200 人である。

この様にして形成された河ビームが、その広がりにより重ね合わさり、複合微粒子を形成するわけであるが、炭素質微粒子6が非炭素質電子放出材料微粒子7を不安定性から保護する。上記概念により作製した電子放出素子の断面複が北段素質電子放出材料微粒子7をおおう様な状態

ガス分子の吸着等による電子放出部 5 の表面変質 が避けられ、その結果として特性変化を防いでい ると考えられる。

# [ 実 旅 例 ]

第4図は本発明に係る圏像表示装置の一裏施例 を示すもので、図中、後方から前方にかけて関 に、本表面伝導形放出素子21を多数並べて配置し た背面基体 22、第1のスペーサー 23、電子ビーム 流を制御する制御世程24と電子ピームを蛍光体25 に集束させるための集束電極26とを異備し、一定 の間隔で孔 27のあいている電極路板 28、 第 2 のス ペーサー 29、各本表面伝導形放出素子 21に対向す る蛍光体 1.5及び電子ビームの加速電極 (図示され ていない)を具備した函像表示邸となるフェー スプレート 10が設けられている、上記各構成即品 は、端部を低融点ガラスフリットにて封着され内 部を冥空にして収納される。冥空排気は、真空排 気質31にて排気しつつ、前記フェースプレート 30、 背面 茲体 22、 スペーサー 23、 29等の 外 皿 器 全 **仏を加熱脱ガス処理し、低融点ガラスフリットの**  軟化後針鏡して冷却し、真空排気肌31を封止して終了する。即ちフェースプレート30、スペーサー23、29と背面基体22とで構成される内部空間は、融替した低融点ガラスにより針着された気密構造となっている。

スペーサー 23. 29や 電極 基板 28は ガラス、 セラミックス 存を 使用 し、 電極 24. 26は スクリーン 印刷、 蒸む 等により 形成される・

上記画像表示装置によれば、制御電腦24で電子 ビームをコントロールしつつ、集束電腦26と加速 電極に電圧を印加して、本表面伝導形放出常子21 から放出された電子を任意の蛍光体25に照射し てこれを発光させ、固像を形成することができる。

#### 実施例」

石灰ガラスからなる絶縁性の基板4上に、設厚 1000人のSno.からなる海鎖3と、鎮厚1000人のNi からなる電極1,2を形成した。

次いで、電極1と電便2の間に約30Vの電圧を 印加し、薄膜3に通電し、これにより発生する ジュール熱で薄額3を周所的に、電気的に高抵抗な状態にした電子放出部5を形成し、該電子放出部5の表面に炭素をアーク蒸着して順厚100人に成版し、炭素複版を形成した電子放出素子を得

この様にして得られた電子放出業子の電子放出 特性を開定した結果、 15 V の印加電圧で平均放出 電流 0.5 μA 、放出電流の安定性 ± 5 % 程度の安定 した電子放出が得られた。

#### 突 旅 例 7

第5回は炭素被膜の順厚に対する放出電流の安定性を示すグラフである。実施例1と同様の構造体において、絶縁性の基板4に石英ガラスを用い、薄膜3に護摩1000人のIn。0。、環極1、2に膜厚1000人のHiを用い、電極1と電極2の間に約30Vの電圧を印加して薄膜3に通電し、これにより発生するジュール熱により薄膜3を局所的に、成り発生するジュール熱により薄膜3を局所的に、成し、該電子放出部5の表面に炭素をアーク蒸着にし、該電子放出部5の表面に炭素をアーク蒸着により成膜し炭素被膜を形成して電子放出素子を得

t.

印加電圧 14 V 、 真空度 1 × 10 ° Torr程度の条件下において、 炭素被膜の膜厚 3 に対する放出電流の 安定性の関係を求めたグラフを第 5 図に示す。

第5図から明らかなように、炭素被膜を用いた場合、炭素被膜の腹厚は数人から300 人程度が最も好ましいことが認められる。

を同様に実験したところ、TiC、ZrC、NfC、TaC、TaC、NC等の導体の炭素質被膜材料からなる被膜は関厚数 A から300 A程度が最も好ましく、またSiC 等の半導体の炭素質被膜材料からなる被膜は膜厚数 A から250 A 程度が最も好ましい結果が得られた。

#### 实施 例 3

絶線性の基板4に石英ガラスを用い、電極1と電極2に順厚1000人のNiをEB蒸替し、フォトリソグラフィー技術により、電子放出部5を幅300mm、間隔10mmで形成した。

次に、電極1、2間へ電子放出材料を、1次粒 値80~200 人の5n0。分散液(5n0。:1g、溶剤: MEK/シクロヘキサノン=3/1 1000cc、ブチラール:1g)をスピンコートして塗布し、250 でで 加熱処理して電子放出部5を形成した。次いで、 炭素をアーク蒸着により誤厚100 人に成膜して炭 紫質液腺6を形成した。

この様にして得られた電子放出素子の電子放出 特性を測定した結果、14Vの印加電圧で平均放出 電流 0.8μA、放出電流の安定性± 4%程度の安定 した電子放出が得られた。

#### 実施例 4

清浄な石英の基板 4 上に Niを 3000人 蒸着し、フォトリソグラフィーの手法を使って電極パターンを形成した。 しは 10 μm、 W は 250 μm とした。 次に基板 4 を第 6 図に示した微粒子堆積用の真空装置にセットした。

第6図に示した装置は、 微粒子生成室 14と 微粒子堆積室 18及びその 2 窓をつなぐノズル 20から様成され、 鉱板 4 は微粒子堆積室 18内にノズル 20と

向き合わせてセットした。排気系 9 で真空度を5×10<sup>\*\*</sup>Torrまで排気した後、Arガスをキャリアガス導入口 17から微粒子生成室 14へ 60SCCM流した。作成条件は微粒子生成室 14の 圧力 5×10<sup>\*\*</sup>Torr。 微粒子堆積室 18の 圧力 1×10<sup>\*\*</sup>Torr。 ノズル 径 5 mm 4。ノズルと 新板間距離 150mm とした。

次にカーボン製るつは15の蒸発線よりPdを前述条件下で蒸発させて、生成したPd燃粒子をノズル20より吹き出させ、シャッタ32の開閉により、所定型を増積させる。このとき、Pd燃粒子の堆積厚は100 人である。微粒子は基板4全面に配置されるが、形成される電子放出部5以外のPd微粒子は異質的に電圧が印加されない為何らの支障もない。Pd微粒子の僅は約50~200 人で、中心粒径は100 人であり、Pd微粒子は蒸板4上であ状に散在していた。

さらに前記Pd微粒子上にプラズマ重合にて炭化水気膜を成譲した。成膜条件はCH。(メタン)流量: 1.6SCCM 、放電形式: AF放電 (周波数20kHz),

投入電力: 120 W , CH 。 圧力: 30 mTorr . 電極間 距離: 50mmとした。

こうして上記素子を上記低真空条件下で関係表示装置として評価した結果を第1表に示す。 実施例 5

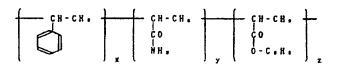
実施例 4 のブラズマ重合限の代わりに日本チバガイギー社の顔料「Irgazin Red BPT 」を

(以下余白)

注(抵抗加熱法)で成該した以外は実施例9と同様に個優表示装置を製造した。 س像表示装置の内部真空度は1.0 × 10 \*\*Torrで、 最終的な無錯順のC/H 比は8.7、 線厚は200 人であった。この業子を上記低真空条件下で面像表示装置として評価した結果を第1表に示す。

## 夹脑例 6

実施別4のブラスマ重合 膜に代えて、アクリルアミド 樹脂をスピンコート法で 塗布した以外は実施例4と同様に画像表示装置を製造した。なお、アクリルアミド 樹脂は、アクリルアミド 150、スチレン 400、アクリル 酸エチル 450、n-ブタール 1000の 重量比で 展合し、クメンハイドロバーコキシドと tertード デシルメルカ ブタンのレドックス系でラジカル反応させて、下式に示す三元共賃合物を得た。



このコポリマーはブタノール溶液になっており、この溶液よりスピンコート法で電子放出部5上に塩酸をつくった。塩酸後200 で 1 hrかけて熟硬化させて樹脂の塩布を完了した。

この素子を用いて製造された画像表示装置の内部真空度は 1.2 × 10 \*\*Torrで、最終的な有機化合物語の腹厚は約 50 Å、C/B 比は 2.1 となっていた。この評価結果を第1表に示す。

### 実施例 7

実施例 4 の P b 做 粒子に代えて、 1 次 粒径 80~200 人の Sn0。分 散液(Sn0。: 1 g、 溶剂: MEK/シクロヘキサノン= 3/1 を 1000cc、 ブチラール:1 g)をスピンコートして生布し、 250 での 加 悠処理にて Sn0。 做 粒子 腹 を形成した。 次にこの上にポリフェニレンスルフィドを高周波スパッタ 法で成額した。 スパッタの方法としては、 真空姿置内

をいったん10~Torrの高度空にし、Arを導入して2×10~Torrで13.56MHzの高周波を印加し、ポリフェニレンスルフィドのターゲット側を負値、否板4 顔を正幅となるように正振バイアスをかけた、高周波役入電力は300 Wである。これ以外は実施例4と同様に個像表示装置を製造した。

固像表示装置の内部真空度は 0.95×10° Torrとして、最終的なスパッタ級の腹厚は 140 人で、C/II 比は 5.3 であった。この評価結果を第 1 表に示す。

#### 実施例8

実施例でのスパック膜に代えて、アクリル酸メチルエステルのオリゴマー(分子量約3000)、をトルエンに6000ppm の割合で溶解してスピンコートして乾燥させた以外は実施例でと同様に関係表示装置を製造した。関係表示装置の内部真空度は1.8×10-\*Torrで、最終的な塗蹟は腹厚約30~40人、C/N 比は2.8 となっていた。この評価結果を第1表に示す。

比較例1

ト 30を 480 でで脱ガス処理し、真空引きしながら低融点がラス (コーニング社半田ガラス 7570)を用いて封着した以外は実施例 6 と同様に面像表示装置を製造した。このときの固像表示装置の内部真空度は1.0 × 10<sup>-4</sup> Torrであり、最終的なプラズマ重合膜の C/H 比は1.3 ・ 護摩は180 人であった。評価結果を第1表に示す。

(以下余白)

実施例 4 に於いて、ブラズマ 重合版をつけなかった以外は実施例 4 と同様に製造した素子を比較例 1 として評価した。個像表示装置の内部再空度は 1.2 × 10<sup>-4</sup> Torrであった。評価結果を第 1 表に示す。

#### 比較與 2

実施例でに於いて、ポリフェニレンサルファイドのスパッタ膜をつけなかった以外は実施例でと同様に製造した試料を比較例2として評価した。 個像表示装置の内部真空度は1.1×10-\*Torrであった。評価結果を第1表に示す。

#### 比较例 3

実施例4に於いて、ブラズマ重合額の序みを500 人にした以外は実施例4と同様に製造した試料を比較例3として評価した。個像表示装置の内部真空度は1.2 × 10<sup>-4</sup>Torrであった。評価結果を第1表に示す。

#### 比較例 4

実施例 6 に於いて、 画像表示装置の製造工程で 賛可基体 22とスペーサー 23、 29とフェースプレー

	短针形色	も禁子の放出は返りのでは	14 14 数 13 48	10点の試料中電子 故出しなかった点数	低異空条件下の道狭電子放出寿命
6 密煌张	+ 300 600 - 100nA	#21#~#1#	1.1×10*	0	三十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二
01配起账	+ 150 750-250nA	±4%~±16%	1.3×10-*	0	u
安請便!!	+ 150 1050 - 250nA	±9%-±16%	0.9×10-	0	"
天帝四12	900 + 200 900 - 300nA	%11 <b>∓~</b> %9∓	1.9×10-*	0	"
天路的13	1100-250nA	19%~118%	1.7×10-*	0	и
<b>比较级1</b>	1000 + 300 1000 - 650nA	*113%~#13%	1.6×10°ª	2	18~63
महाबाद	700 + 350 700 650nA	±11%~±61%	2.0×10-*	က	31~36
е ыя т	700-100nA	16%-114%	3.2×10-4	0	> 100
HEM4	1000 + 300 1000 - 750nA	±8%~±40%	1.0×10-*	0	95~>100

なお、第1表中におけるデータは、10点の素子の平均とそのバラツキを示しており、放出電流1。に対し安定性とは Δ 1。/1。で表わされる。また、電子放出効率は、電子放出部をはさむ電極1、2 間に14 V を連続的加し、電子放出が観測されなくなるまでの時間をさす。このときの電子ビーム加速電極の電位を1 XV、電子放出部5と蛍光体25までの距離を6 mmとした。

第1表より次のことが読みとれる。まず原材料の C/H 比よりも固像表示装置製造工程を経た有視質 炭素 は C/H の比が大きくなって回像表示を回像 大きなのは なって回像 表子を回像表示を重してつつバララックを 付ける ことを増している。つまり 画像 表示装置 としてみれば、欠けている。つまり 画像 表示装置 としてみれば、欠いている。 では ない 高額 磁性で 高 顕質な 装置が 得ることができ、 低度空下でも特性劣化が見られず、10°°~

10. \*Torrの東空下の特性と比較してもそん色ないことが読みとれる。

#### 実施例 9

(清浄した石英製の落板 4 上にNiの電極 1 . 2 を3000人厚で形成し、フォトリッグラフィーの手法を用いて第 1 図 に示した様なパターンを形成した。ただしW は 2 μm. L は 300μm とした。

次に上記基板 4 を第 3 図に示した真空装置内に入れるが、真空装置は前述の様に空間共振器 10、 散粒子生成室 14、微粒子堆積室 18 8 よびそれらを つなぐ 4 4 小拡大ノズル 19、 20から構成されてい る。そして俳気系 9 で真空度が 8 × 10・\*Torr以下 になるまで排気した。

その後空扇共振器 10内に原料ガスである CN 。ガスを 3 SCCN、キャリアである水紫ガスを 147SCCN 混合後導入した。そして導放管 12よりマイクロ液を 150 W 投入した。

また、微粒子生成 図 14中のカーボンるつ ほ 15に Pdを入れ、外部 電源 16により、るつぼ 温度を1600℃に上昇し、Pdを蒸発させた。このときキャ

リアガスとしてアルゴンガス 60 S C C Mをキャリアガス 讲入口 17ょり 導入した。

こうして生成した炭素質微粒子 6 と Pdである非 炭素質粒子 放出材料微粒子 7 をそれぞれノブル 19、20から基版 4 へ、圧力差を利用して吹き 14、 た。この時の空間共振器 10、微粒子生成室 14、微 粒子堆積室 18の圧力 はそれぞれ 4 × 10 °°、 5 × 10 °°、 2.6 × 10 °° \* Torrであった。またノズル 個 骨をも 3 mm ø、ノズル 基板間 距離 は 200 mm と と た。 更にノズル 19、 20はビームの中心方向が と く ま版 4 の中心を向くように調整した。 勿論 ビ か の広がりにより、目的以外の場所にも ビーム の広がりにより、目的以外の場所にも 5 × 来するが、 不必要部には、電圧印加が起こらない ので素子自体には何ら影響はなかった。

この堆積物を高分解能FE-SEMにより観察したところ、粒径120~180 人の微粒子と粒径40人程度以下の粒径の微粒子の存在が確認された。また同様の条件によりサンブルを作成し、TEM により観察したところ、粒径の大きいものがPdであることがわかった。以上より目的とする複合做粒子を含

む君子であることを確認した。

次にこの素子を真空度 5 × 10~ Topr以下で、放出電子の引き出し用の電信を基板面に対し無面方向に 5 mm上方に配置し、1.5kV の電圧をかけ、電低1,2間に14Vの電圧を印加して電子放出特性を評価した。

この結果、平均放出電流 0.7 μA 、放出電流の安定性 ± 5 % 程度の安定した電子放出が得られた。

またこの実験を複数回行ない、おおむね良好な 再現性を得た。

#### 安施例10

空期共福器 10に 投入するマイクロ波パワーを 120 W とした以外は実施例 9 と同様の実験を行なった。この堆積物を実施例 9 と同様に高分解能 FE-SENにより観察した結果、粒径120 ~180 人の 微粒子と粒径 70 人程度の微粒子の存在が確認され

この無子に関しても向様に電子放出特性を評価した結果、平均放出電流 0.6μ λ 、放出電流の安定

性 ± 7 % 程度の安定した電子放出が得られた。 実施例 11

Pd做粒子のキャリアであるAFガス流量を30SCCH とした以外は実施例9と同様の実験を行なった。 この堆積物を実施例8と同様に高分解能FE-SEMにより観察した結果、粒温が70~100 人の微粒子 と粒径40人程度以下の微粒子の存在が確認された。

この君子に関しても同様に電子放出特性を評価 した結果、平均放出電流 0.6gk 、放出電流の安定 性±10% 程度の電子放出が得られた。

#### 実施例12

放発源としてPdの代わりにAu、 ろつぼ温度を1080でとした以外は実施例 9 と同様の実験を行なった。この堆積物を実施例 9 と同様に高分解能FE-SEMにより観察した結果、粒径が110 ~160 人の微粒子と粒径40人以下程度の微粒子の存在が認められた。また実施例 9 と同様に、TEM 用のサンプルを作成し、粒径の大きいものがAuであることを確認し、実施例 9 と同様に目的とする複合微粒

第2図は請求項第4項の発明の説明図で、(a) は平面図、(b) は断面図、第3図は請求項第3項の発明に係る表面伝導形放出素子の製造方法の段明図、第4図は請求項第5項の発明の一実施例を示す分解状態の解視図、第5図は実施例2で得られた炭素被額の厚さと放出電流の安定性の関係を示すグラフ、第6図は実施例4における素子の製造方法の説明図、第7図は近来技術の説明図である。

1, 2:電極、 3:薄膜、 4:蓋板、

5: 電子放出部、 6: 炭素質材料做粒子。

7 : 非炭素質電子放出材料微粒子。

6 ': 炭素質波順、 7 ': 電子放出材料做粒子。

出版人 キャノン株式会社

代理人 豊 田 善 雄

子素子が得られていることがわかった。

この素子に関しても同様に電子放出特性を評価した結果、平均放出電流 0.8 μA、 放出電流安定性±8% 程度の安定した電子放出が得られた。

#### 夹箱 例 13

素子作製は実施例9と全く同様にして行ない、電子放出特性の評価の無の真空度を4×10-\*Torrとした以外は実施例9と全く同様に電子放出特性を評価した。その結果、平均放出電流0.6μA、放出電流の安定性±6%程度の安定した電子放出が得られた。

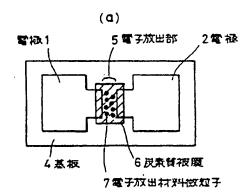
#### [発明の効果]

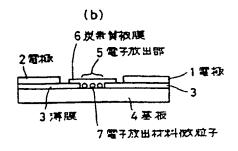
以上説明した通り、本免明によれば、特性のバラッキが小さく、低真空でも安定で寿命の長い表面伝導形放出素子及び高精細で高固質の圏像表示装置をつくることができ、極めて信頼度の高い製品提供に寄与することが期待できる。

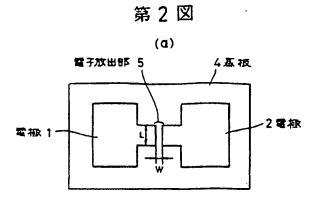
### 4. 図面の簡単な説明

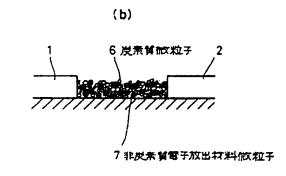
第1図は請求項第1項の発明の説明図で、 (a) は平面図、 (b) は電子放出部付近の拡大断面図、

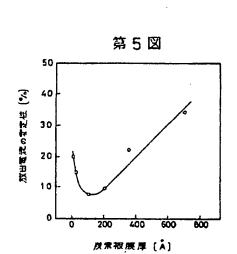
# 第1网

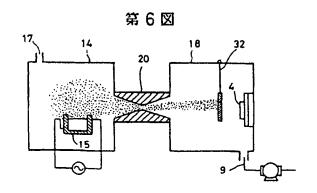


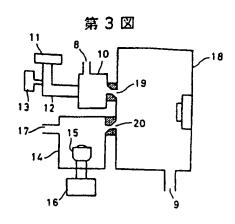


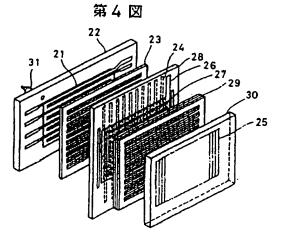


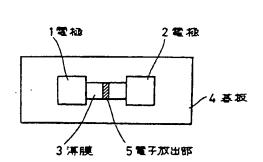












第7図

 $\frac{1}{5}$  (Item 1 from file: 347)

DIALOG(R) File 347: JAPIO

(c) 2003 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

03011642 \*\*Image available\*\*

SURFACE CONDUCTIVE TYPE EMISSION ELEMENT AND IMAGE DISPLAY DEVICE USING THE SAME

PUB. NO.: 01-309242 [\*JP 1309242\* A]

PUBLISHED: December 13, 1989 (19891213)

INVENTOR(s): SAKANO YOSHIKAZU

NOMURA ICHIRO KANEKO TETSUYA TAKEDA TOSHIHIKO

APPLICANT(s): CANON INC [000100] (A Japanese Company or Corporation), JP

(Japan)

APPL. NO.: 01-006042 [JP 896042]

FILED: January 17, 1989 (19890117)

INTL CLASS: [4] H01J-037/06; H01J-029/48

JAPIO CLASS: 42.3 (ELECTRONICS -- Electron Tubes); 44.6 (COMMUNICATION --

Television); 44.9 (COMMUNICATION -- Other); 45.3 (INFORMATION

PROCESSING -- Input Output Units)

JAPIO KEYWORD: R003 (ELECTRON BEAM); R004 (PLASMA)

JOURNAL: Section: E, Section No. 896, Vol. 14, No. 108, Pg. 51,

February 27, 1990 (19900227)

ABSTRACT

PURPOSE: To make it possible to obtain a surface conductive type emission element of an excellent stability to the gas by forming a carbonaceous membrane at the electron emission member.

CONSTITUTION: On a base 4, island-form compositions 7 of electron emission material are formed in the forming or the like. That is, a membrane 3 of electron emission material is formed by a pattern, and after the electrode material is mask-evaporated, a voltage is applied between electrodes 1 and 2, to destroy, to deform, or to regenerate locally the membrane 3 of exposed electron emission material by the Joule heat, and an electron emission member 5 of a high resistance of condition electrically is formed. And on the electron emission member 5, a carbonaceous material 6 is formed to cover the emission member 5. As a result, a surface conductive type emission element of an excellent stability to the gas can be obtained.